

各 位

会 社 名 住友電気工業株式会社  
代 表 者 名 社長 松本 正義  
(コード番号 5802 東証・大証第 1 部)  
問 合 せ 先 広報部長 中田 将稔  
TEL:06(6220)4119

## ユーディナデバイス株式会社の株式の取得（子会社化）に関する基本合意のお知らせ

住友電気工業株式会社（以下、「当社」といいます。）は、富士通株式会社（以下、「富士通」といいます。）との折半出資会社であるユーディナデバイス株式会社（以下、「ユーディナデバイス」といいます。）の発行済株式の50%を富士通から取得し同社を子会社化することにつき、本日基本合意書を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

今後、具体的な条件の協議を行い、平成21年4月1日に取得を予定しています。

### 記

#### 1. 株式取得の目的

ユーディナデバイスは、当社と富士通との折半出資会社として平成 16 年 4 月に発足し、以来、光デバイスと電子デバイスの幅広い化合物半導体デバイス製品を開発から製造販売までを一貫して行い、同分野において世界有数のポジションを築いています。しかしながら、事業環境としては、当社が強みとしていたハイエンド製品のコモディティ化等の市場環境の変化スピードが加速し、事業基盤のさらなる強化の必要性が増していました。

現在、当社グループは中期経営計画「12 VISION」の達成、さらには「グロリアス エクセレント カンパニー」への飛躍に向けて、グループ一丸となって強靱な事業体質の構築に取り組んでいます。

昨今、光デバイス・光トランシーバ事業を取り巻く環境は、顧客である通信機器メーカーの統合、さらにそれを受けて光コンポーネントメーカー同士の合併・買収等が加速した結果、一層の価格競争力の強化が求められるとともに、技術革新のスピードが増すなか、従来以上に迅速かつ的確な新製品の開発および市場投入が重要になっています。また、光デバイス・光トランシーバおよび電子デバイス製品は、海外での FTTH サービスの拡大、国内における次世代ネットワーク（NGN）や WiMAX の進展などにより、今後、市場の伸長が予想され、グループ全体として効率的な事業運営を加速していく必要があると考えています。

このような情勢に鑑み、当社は、統一したガバナンスの下で、積極的にユーディナデバイスに経営資源を投入し、経営基盤の強化を図るとともに、両社の経営資源を一体運営することにより、新製品の開発・市場投入の加速化、品質・コスト競争力および販売力の強化等のシナジー効果を発揮し、光デバイス・光トランシーバおよび電子デバイス事業、さらには住友電工グループの事業基盤強化に資するものと判断し、今回の基本合意に至りました。

#### 2. 株式取得の内容

##### (1) 株式取得の方法

富士通が所有するユーディナデバイスの株式の全て（29,680,000 株）を当社が取得します。

## (2) 保有者別の株式数および所有割合

|      | 譲渡前          |      | 譲渡・譲受<br>株式数  | 譲渡後          |      |
|------|--------------|------|---------------|--------------|------|
|      | 所有株式数        | 所有割合 |               | 所有株式数        | 所有割合 |
| 富士通  | 29,680,000 株 | 50%  | △29,680,000 株 | —            | —    |
| 住友電工 | 29,680,000 株 | 50%  | +29,680,000 株 | 59,360,000 株 | 100% |
| 合 計  | 59,360,000 株 | 100% | —             | 59,360,000 株 | 100% |

## (3) 株式取得の日程 (予定)

平成20年12月19日 株式取得に関する基本合意書締結

平成21年 4月 1日 株式の取得

## 3. ユーディナデバイスの概要 (平成20年3月31日現在)

|                |                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------|
| (1) 商号         | ユーディナデバイス株式会社                                    |
| (2) 代表者        | 代表取締役社長 盛岡 幹雄                                    |
| (3) 本社所在地      | 神奈川県横浜市栄区金井町1番地                                  |
| (4) 設立年月日      | 平成16年4月1日                                        |
| (5) 事業内容       | 化合物半導体を使用した電子デバイス及び光デバイス並びにこれらの応用製品の開発・製造・販売     |
| (6) 決算期        | 3月31日                                            |
| (7) 従業員数       | 約900名                                            |
| (8) 主な事業所      | 本社 (神奈川県横浜市)、山梨事業所 (山梨県中巨摩郡昭和町)、大阪空港営業所 (大阪府豊中市) |
| (9) 純資産        | 24,104 百万円 (平成20年3月期 単体)                         |
| (10) 総資産       | 45,762 百万円 (平成20年3月期 単体)                         |
| (11) 売上高       | 30,896 百万円 (平成20年3月期 単体)                         |
| (12) 営業利益      | 2,439 百万円 (平成20年3月期 単体)                          |
| (13) 経常利益      | 2,784 百万円 (平成20年3月期 単体)                          |
| (14) 当期純利益     | 2,862 百万円 (平成20年3月期 単体)                          |
| (15) 資本金       | 19,499 百万円                                       |
| (16) 発行済株式数    | 59,360,000 株                                     |
| (17) 大株主及び持株比率 | 富士通株式会社 : 50% 住友電気工業株式会社 : 50%                   |

## 4. 株式取得先の概要

|           |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
| (1) 商号    | 富士通株式会社                                          |
| (2) 事業内容  | 通信システム、情報処理システムおよび電子デバイスの製造・販売ならびにこれらに関するサービスの提供 |
| (3) 設立年月日 | 昭和10年6月20日                                       |
| (4) 本店所在地 | 神奈川県川崎市中原区上小田中4-1-1                              |
| (5) 代表者   | 社長 野副 州旦                                         |

## 5. 今後の見通し

本お知らせは、基本合意に関するものであり、最終的な合意等につきましては、決定次第お知らせいたします。

なお、平成 21 年 4 月 1 日を株式取得予定日としているため、平成 21 年 3 月期業績への影響はありません。

また、本件が平成 22 年 3 月期以降の業績に与える影響につきましては、必要に応じて速やかに開示いたします。

以上